

3.SOI，應變矽

對於更高元件效能的需求，而開發出的新一代晶片如SOI及應變矽（Strain Si）等基材，可在微縮元件的方向外，提供另一選擇，容後詳述。

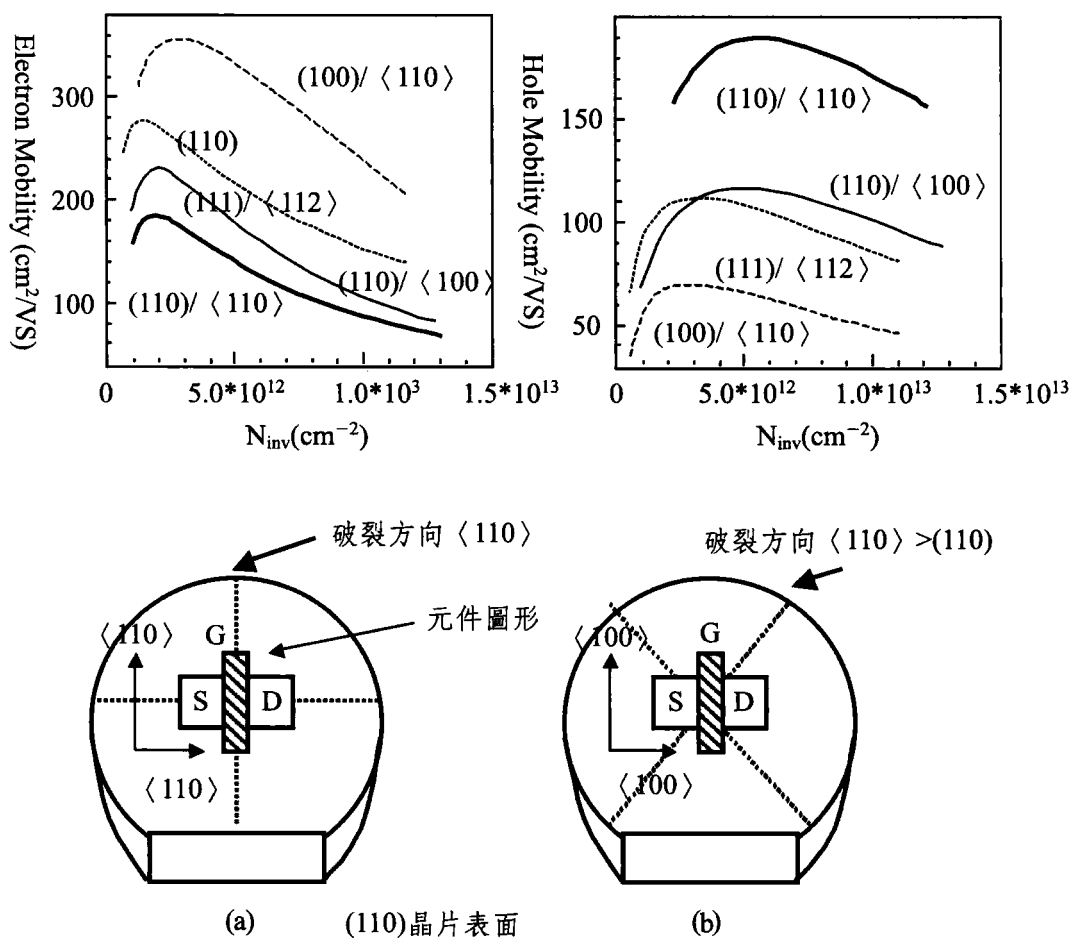


圖 7-5 電子、電洞的載子遷移率與晶面、方向的關係。